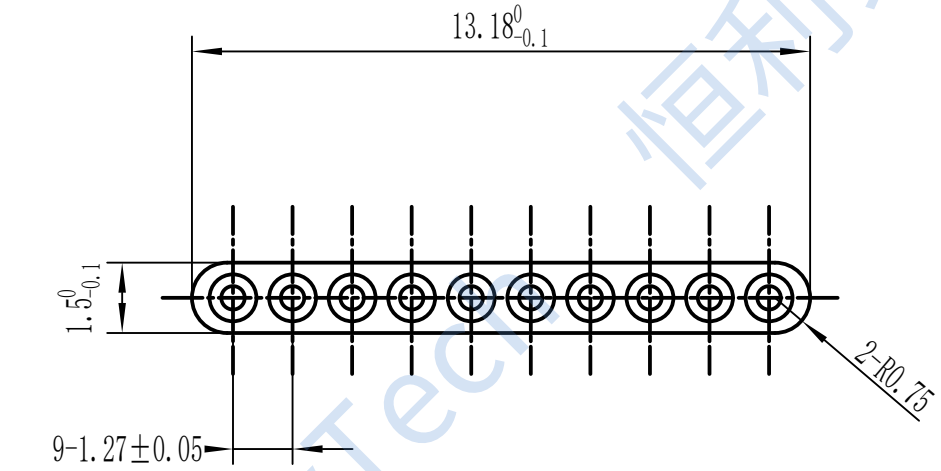
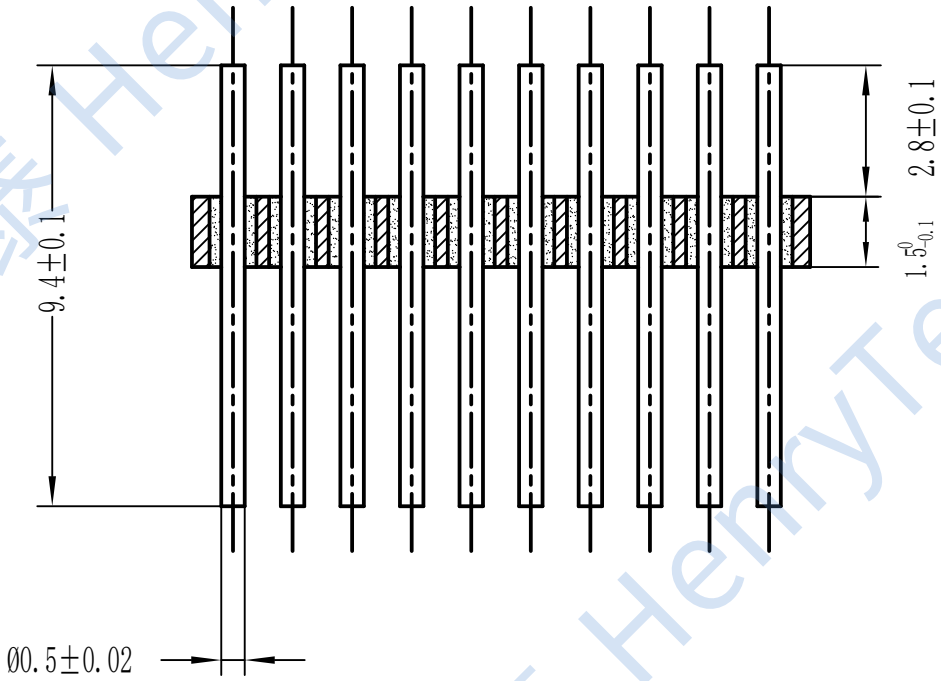




技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3 /S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

设计	M。	标准化	
审核			
工艺		日期	

装配图

图样标记	重量	比例
		1:1.2
共 页	第 页	

HN-LP10-0.5-1.27(9.4-2.8)
M

成都恒利泰科技有限公司

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

HLCC2250G HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-LFCG-530+ HT-LFCN-400+ HG-SCN-2-65+ HL-MCX-KE-02 HL-SMA/SMB-KK HX-1.85-JJ HT-LFCN-3800+ HL-N-KKC HL-SMAMF-2-18-15dB HT-HFCN-3800+ H3-MABA-007871-CT1A40 H3-TC1-1TG2+ HL-SMA-KHD4 HL-SSMA-KHD-1 HT-QCN-19+ HT-SCA-4-10+ H3-MABA-010551-CF1071 HL-SMB-K3DY HT-HFCN-2700+ HX-N-JK H2SYDC-20-62HP+ HT-BFHKI-1572+ HX-SMA/SMP-JK H3-MABA-011085 H3-MAPD-008109-C30040 HG-SCN-2-22+ HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HT-LFCG-1700+